

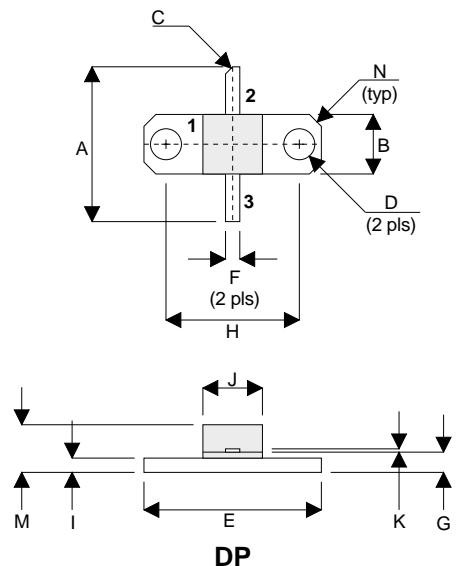
**SEME
LAB**

TetraFET

D2210UK

METAL GATE RF SILICON FET

MECHANICAL DATA



PIN 1 SOURCE PIN 2 DRAIN
PIN 3 GATE

DIM	mm	Tol.	Inches	Tol.
A	16.51	0.25	0.650	0.010
B	6.35	0.13	0.250	0.005
C	45°	5°	45°	5°
D	3.30	0.13	0.130	0.005
E	18.92	0.08	0.745	0.003
F	1.52	0.13	0.060	0.005
G	2.16	0.13	0.085	0.005
H	14.22	0.08	0.560	0.003
I	1.52	0.13	0.060	0.005
J	6.35	0.13	0.250	0.005
K	0.13	0.03	0.005	0.001
M	5.08	0.51	0.200	0.020
N	1.27 x 45°	0.13	0.050 x 45°	0.005

GOLD METALLISED MULTI-PURPOSE SILICON DMOS RF FET 20W – 12.5V – 1GHz SINGLE ENDED

FEATURES

- SIMPLIFIED AMPLIFIER DESIGN
- SUITABLE FOR BROAD BAND APPLICATIONS
- LOW C_{rss}
- SIMPLE BIAS CIRCUITS
- LOW NOISE
- HIGH GAIN – 10 dB MINIMUM

APPLICATIONS

- VHF/UHF COMMUNICATIONS
from DC to 1 GHz

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_{case} = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise stated)

P_D	Power Dissipation	70W
BV_{DSS}	Drain – Source Breakdown Voltage	40V
BV_{GSS}	Gate – Source Breakdown Voltage	$\pm 20\text{V}$
$I_{D(sat)}$	Drain Current	16A
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to 150°C
T_j	Maximum Operating Junction Temperature	200°C



**SEME
LAB**

D2210UK

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{case} = 25^\circ C$ unless otherwise stated)

Parameter	Test Conditions		Min.	Typ.	Max.	Unit
BV_{DSS}	Drain–Source Breakdown Voltage	$V_{GS} = 0$	$I_D = 10\text{mA}$	40		V
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current	$V_{DS} = 12.5\text{V}$	$V_{GS} = 0$		8	mA
I_{GSS}	Gate Leakage Current	$V_{GS} = 20\text{V}$	$V_{DS} = 0$		8	μA
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage*	$I_D = 10\text{mA}$	$V_{DS} = V_{GS}$	0.5	7	V
g_{fs}	Forward Transconductance*	$V_{DS} = 10\text{V}$	$I_D = 0.8\text{A}$	1.44		S
$G_P S$	Common Source Power Gain	$P_O = 20\text{W}$		10		dB
η	Drain Efficiency	$V_{DS} = 12.5\text{V}$	$I_{DQ} = 1.6\text{A}$	40		%
VSWR	Load Mismatch Tolerance	$f = 1\text{GHz}$		20:1		—
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{DS} = 0$	$V_{GS} = -5\text{V}$	$f = 1\text{MHz}$	96	pF
C_{oss}	Output Capacitance	$V_{DS} = 12.5\text{V}$	$V_{GS} = 0$	$f = 1\text{MHz}$	80	pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance	$V_{DS} = 12.5\text{V}$	$V_{GS} = 0$	$f = 1\text{MHz}$	8	pF

* Pulse Test: Pulse Duration = 300 μs , Duty Cycle $\leq 2\%$

HAZARDOUS MATERIAL WARNING

The ceramic portion of the device between leads and metal flange is beryllium oxide. Beryllium oxide dust is highly toxic and care must be taken during handling and mounting to avoid damage to this area.

THESE DEVICES MUST NEVER BE THROWN AWAY WITH GENERAL INDUSTRIAL OR DOMESTIC WASTE.

THERMAL DATA

$R_{THj-case}$	Thermal Resistance Junction – Case	Max. 2.5°C / W
----------------	------------------------------------	----------------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.